



2020年第一季經營狀況說明

台塑勝高科技股份有限公司

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION

(股票代碼:3532)

2020年5月27日

Notes Regarding the Forecasts

This material is prepared for the purpose of disclosure to general shareholders and investors and will not constitute an offer or solicitation of securities of the Company in any states or jurisdictions.

The estimate, expectation, forecast and other future information is prepared based on the information which is available for the Company as of today and on certain assumptions and qualifications(which includes our subjective judgment) and the actual financial performance or result may be substantially different from such future information contained in the material due to risk factors including domestic and global economic conditions, trend of semiconductor market and foreign exchanges.

本資料僅提供給股東及投資者參考用使用，並不構成本公司在任何國家或地區之證券要約或招攬目的。

本資料是依照特定的假設及目前可獲得之資訊 (包含我們的主觀判斷)去評估、預測及對未來之資訊之推估而成，而實際的財務表現及營運結果可能會因為未來國內外的經濟情況、半導體市場的趨勢變化及匯率變動等風險而有顯著不同。

內容大綱

★ Financial Overview(財務概況)

★ Silicon Wafer Market Environment
(矽晶圓市場環境)



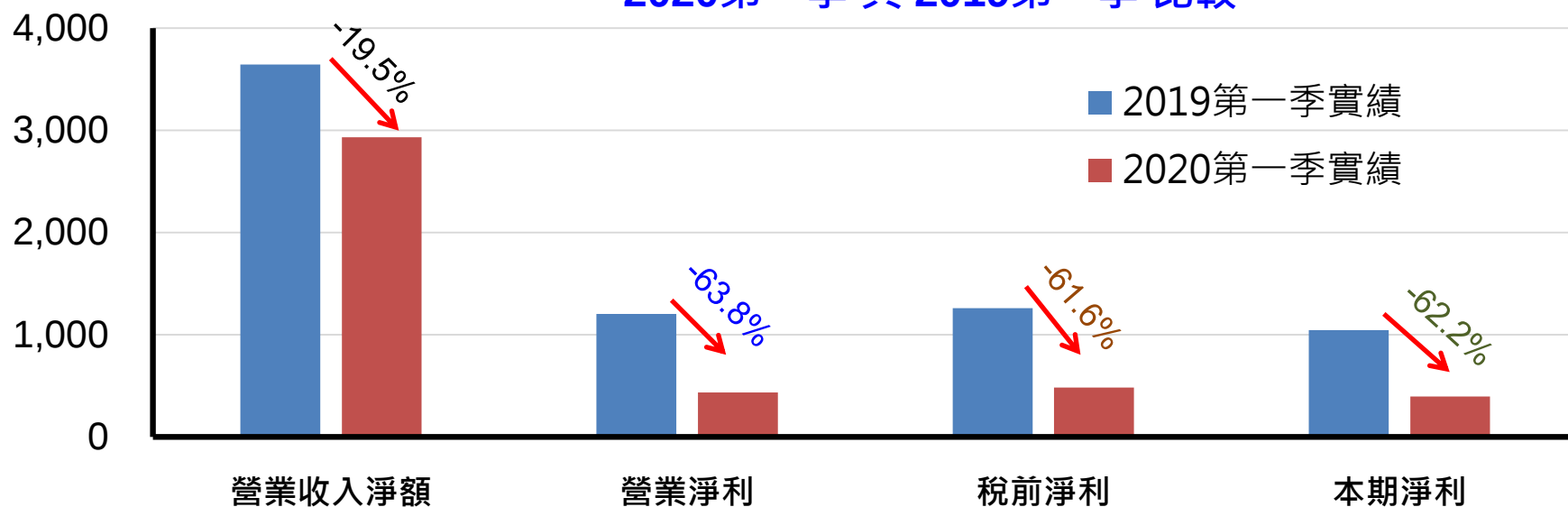


Financial Overview (財務概況)

1-1 經營實績

(新台幣百萬元)

2020第一季 與 2019第一季 比較



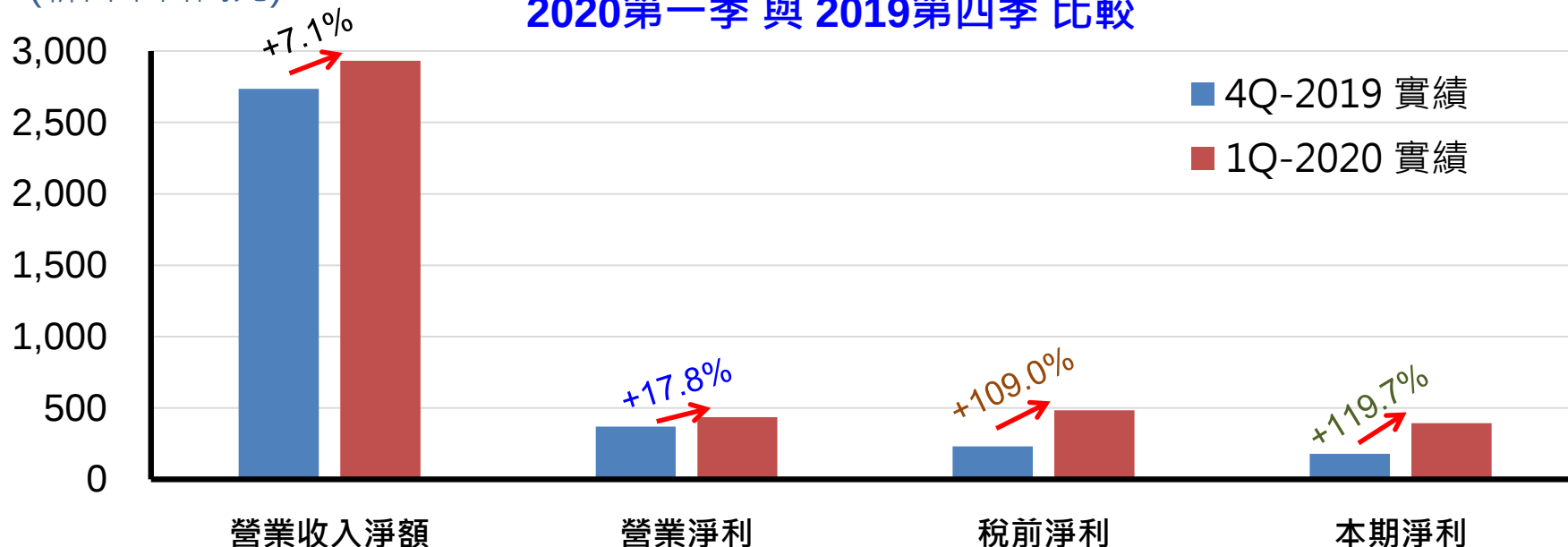
(新台幣千元)

經 營 實 績	2020第一季實績	2019第一季實績	差異
營業收入淨額	2,931,543	3,642,545	-19.5%
營業淨利	435,710	1,203,983	-63.8%
稅前淨利	483,427	1,259,433	-61.6%
本期淨利	394,657	1,043,706	-62.2%

1-1 經營實績

(新台幣百萬元)

2020第一季 與 2019第四季 比較



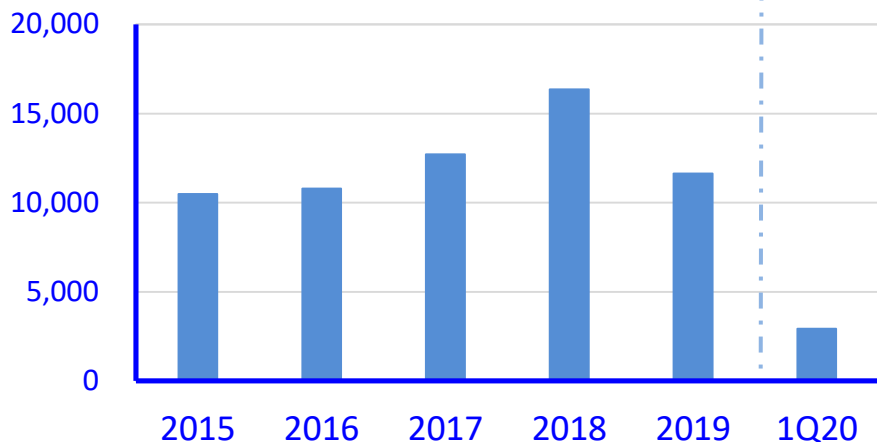
(新台幣千元)

經 營 實 績	2020第一季實績	2019第四季實績	差異
營業收入淨額	2,931,543	2,736,233	7.1%
營業淨利	435,710	369,756	17.8%
稅前淨利	483,427	231,287	109.0%
本期淨利	394,657	179,643	119.7%

1-2 經營實績摘要

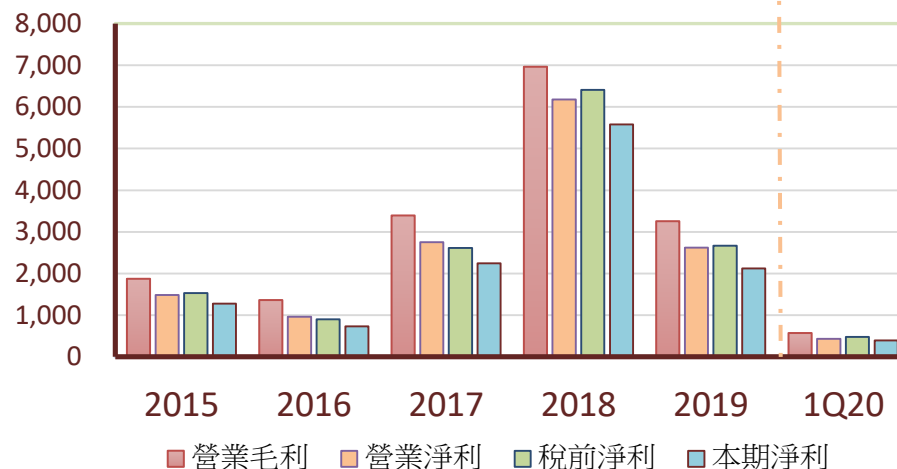
(新台幣百萬元)

營業收入淨額

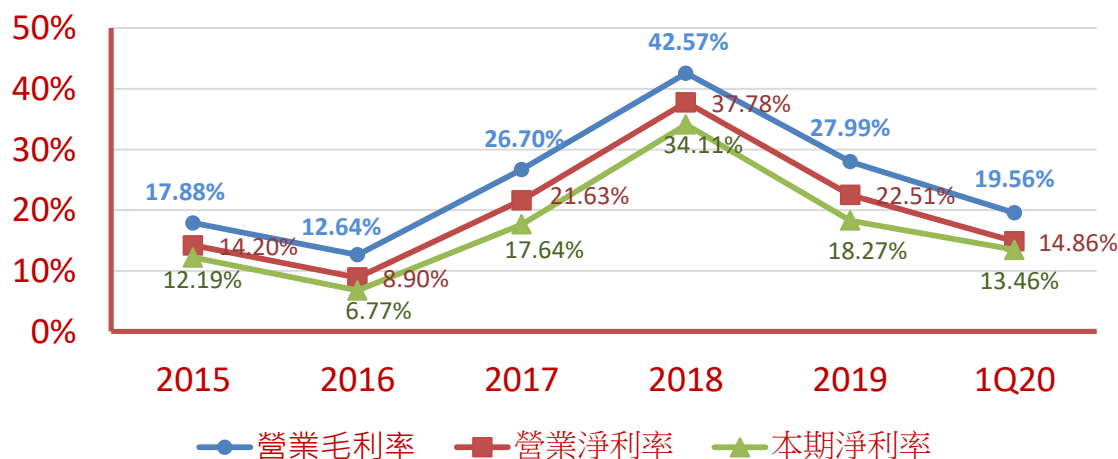


(新台幣百萬元)

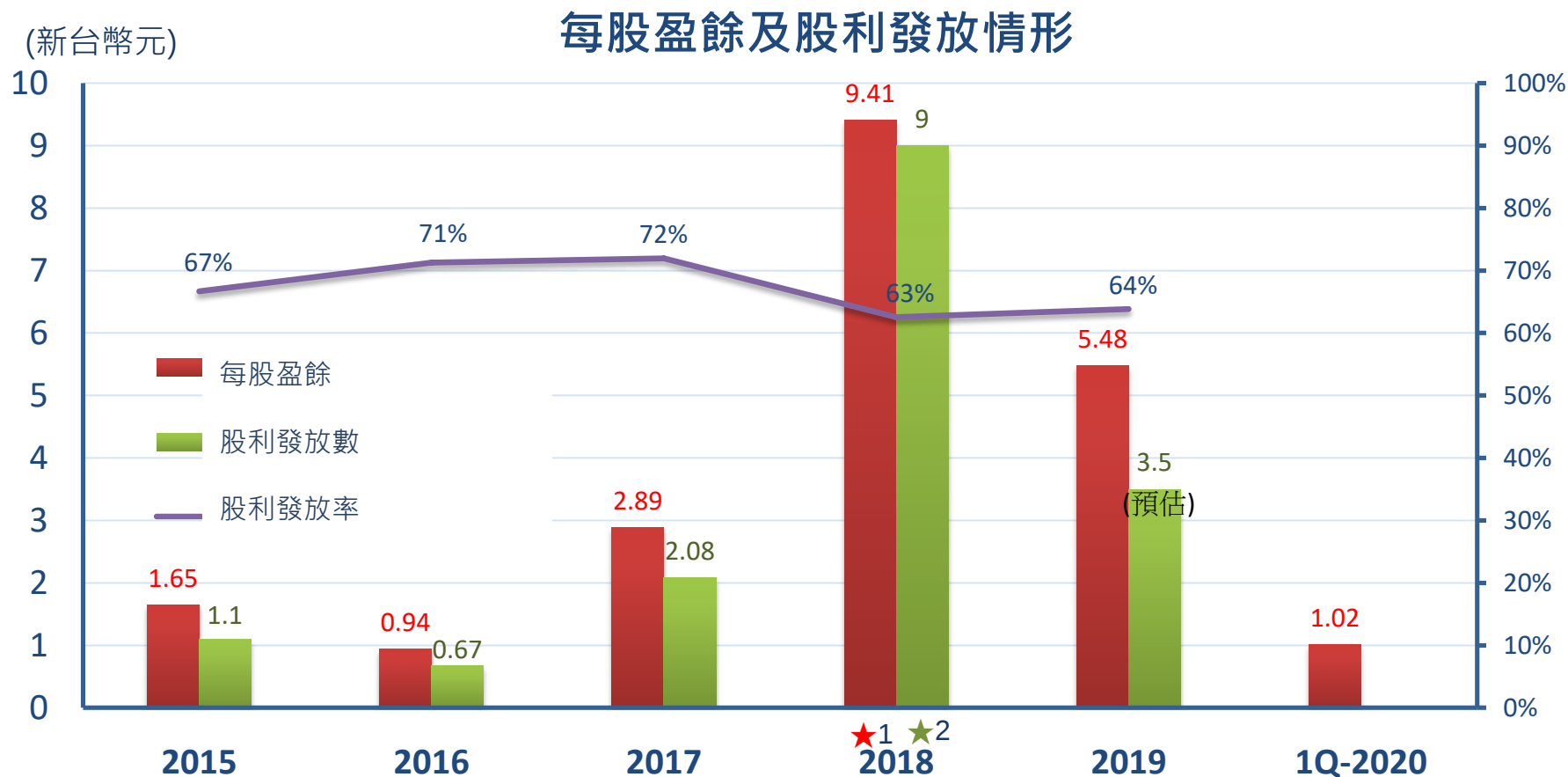
獲利能力



獲利率



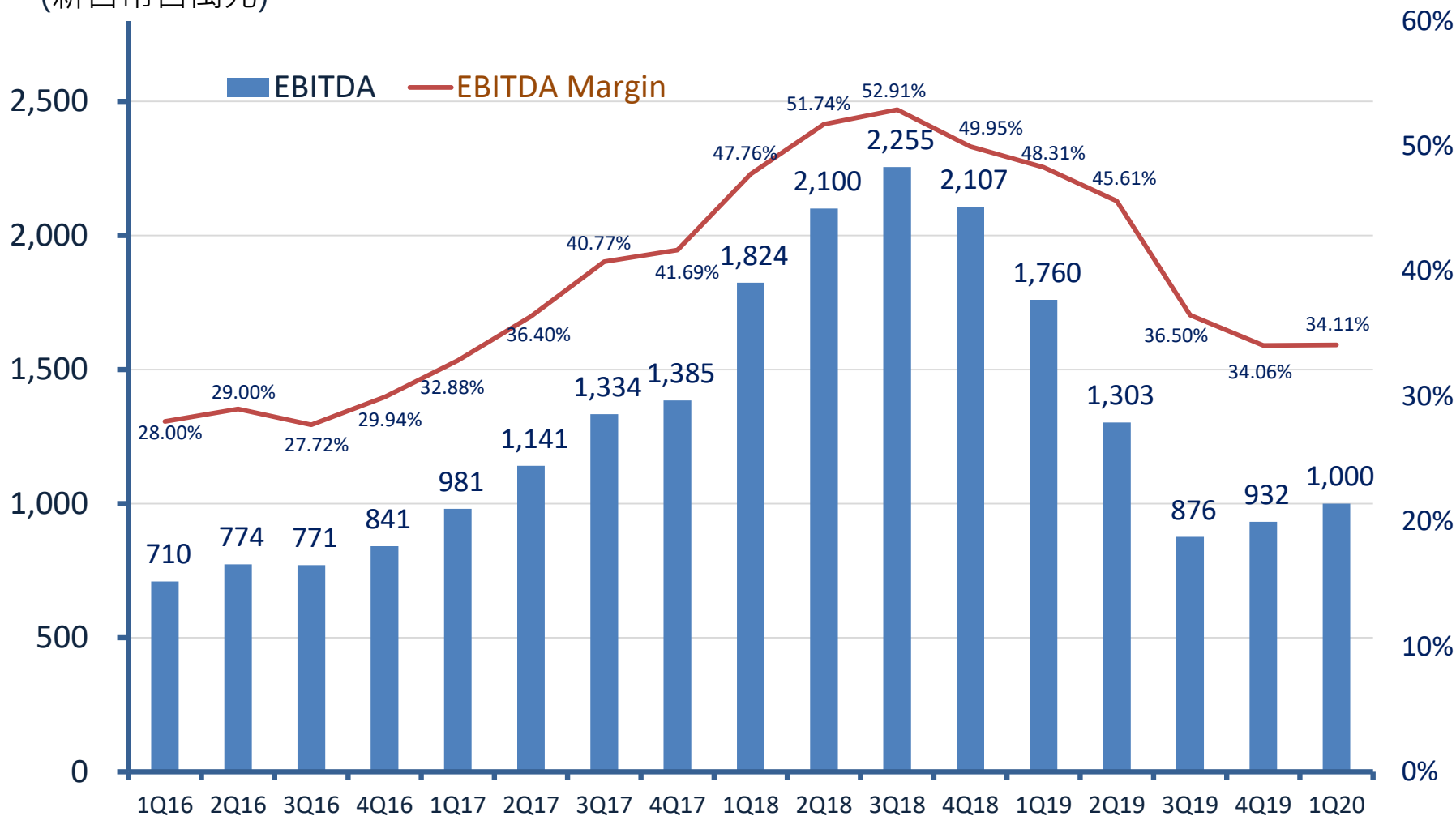
1-3 EPS & Dividend Payout



註：1.係依財報規定以加權平均普通股股數(593,163仟股)計算之每股盈餘。
2.係以減資後新普通股股數(387,848仟股)計算之股利發放數及股利發放率。

1-4 EBITDA-季趨勢

(新台幣百萬元)



Note : EBITDA (稅前息前折舊攤銷前獲利)=營業淨利 + 折舊 + 攤銷

EBITDA Margin(稅前息前折舊攤銷前獲利率)=EBITDA/營業收入淨額

1-5 合併綜合損益表

(新台幣千元)

	2016	2017	2018	2019	20第一季
營業收入淨額	10,794,340	12,713,025	16,358,126	11,636,040	2,931,543
營業毛利	1,364,550	3,394,509	6,963,797	3,257,055	573,284
營業毛利率	12.64%	26.70%	42.57%	27.99%	19.56%
營業淨利	961,122	2,749,810	6,179,888	2,619,363	435,710
營業淨利率	8.90%	21.63%	37.78%	22.51%	14.86%
營業外收入及支出	(55,795)	(134,618)	227,894	49,595	47,717
稅前淨利	905,327	2,615,192	6,407,782	2,668,958	483,427
本期淨利	730,390	2,242,774	5,580,459	2,125,798	394,657
本期淨利率	6.77%	17.64%	34.11%	18.27%	13.46%
每股盈餘(新台幣元)	0.94	2.89	9.41	5.48	1.02
股東權益報酬率	3.64%	10.76%	25.69%	10.08%	7.67%
折舊	2,092,538	2,079,783	2,101,655	2,249,977	562,607
EBITDA	3,095,790	4,840,619	8,284,626	4,870,912	998,796

註:EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)=營業淨利 + 折舊 + 攤銷

1-6 合併資產負債表

(新台幣千元)

	2016	2017	2018	2019	1Q20
現金及約當現金	4,400,895	7,609,722	7,350,286	6,624,751	6,558,493
應收帳款淨額	1,602,346	2,128,776	2,858,159	1,973,598	2,152,641
存貨淨額	2,065,542	2,344,785	2,759,706	2,891,305	3,048,836
不動產、廠房及設備	13,225,806	11,812,997	10,892,981	10,871,889	10,613,377
其他資產	431,105	338,687	911,456	454,571	488,139
資產總計	21,725,694	24,234,967	24,772,588	22,816,114	22,861,486
短期借款	-	-	-	-	-
應付帳款	623,138	542,620	691,542	513,717	556,932
長期借款	-	-	-	-	-
其他應付款	608,040	1,320,721	1,236,218	1,147,603	608,016
其他負債	493,275	699,618	1,071,689	760,025	901,073
負債總計	1,724,453	2,562,959	2,999,449	2,421,345	2,066,021
股本	7,756,966	7,756,966	3,878,483	3,878,483	3,878,483
資本公積	5,739,080	5,739,082	5,739,151	5,739,217	5,739,265
保留盈餘	6,479,624	8,164,521	12,128,438	10,750,979	11,145,636
其他權益	25,571	11,439	27,067	26,090	32,081
權益總計	20,001,241	21,672,008	21,773,139	20,394,769	20,795,465

1-7 合併現金流量表

(新台幣千元)

	2016	2017	2018	2019	20第一季
本期稅前淨利	905,327	2,615,192	6,407,782	2,668,958	483,427
收益費損項目	2,096,663	2,130,012	2,121,259	2,199,747	551,127
營業資產及負債之淨變動數	162,974	(630,826)	(893,656)	400,236	(736,857)
其他現金流入及流出	(181,423)	(107,374)	(434,727)	(905,400)	11,564
營業活動之淨現金流入	2,983,541	4,007,004	7,200,658	4,363,541	309,261
投資活動之淨現金流出	(572,789)	(330,628)	(1,934,693)	(1,597,714)	(364,410)
籌資活動之淨現金流出	(845,284)	(511,709)	(5,483,044)	(3,492,754)	(647)
匯率變動對現金及約當現金之影響	47,915	44,160	(42,357)	1,392	(10,462)
本期現金及約當現金淨增加(減少)	1,613,383	3,208,827	(259,436)	(725,535)	(66,258)



Silicon Wafer Market Environment (矽晶圓市場環境)

2-1 市場環境

■2020第一季

- 數量 →12吋及8吋矽晶圓需求於去年第三季落底後穩步復甦。
→邏輯及記憶體需求皆呈穩定，而記憶體客戶持續調整庫存。
→考量新冠肺炎的影響，客戶開始增加安全(緊急)庫存。
- 價格 →長期合約價格維持穩定，而現貨價格疲弱。

■2020第二季預估

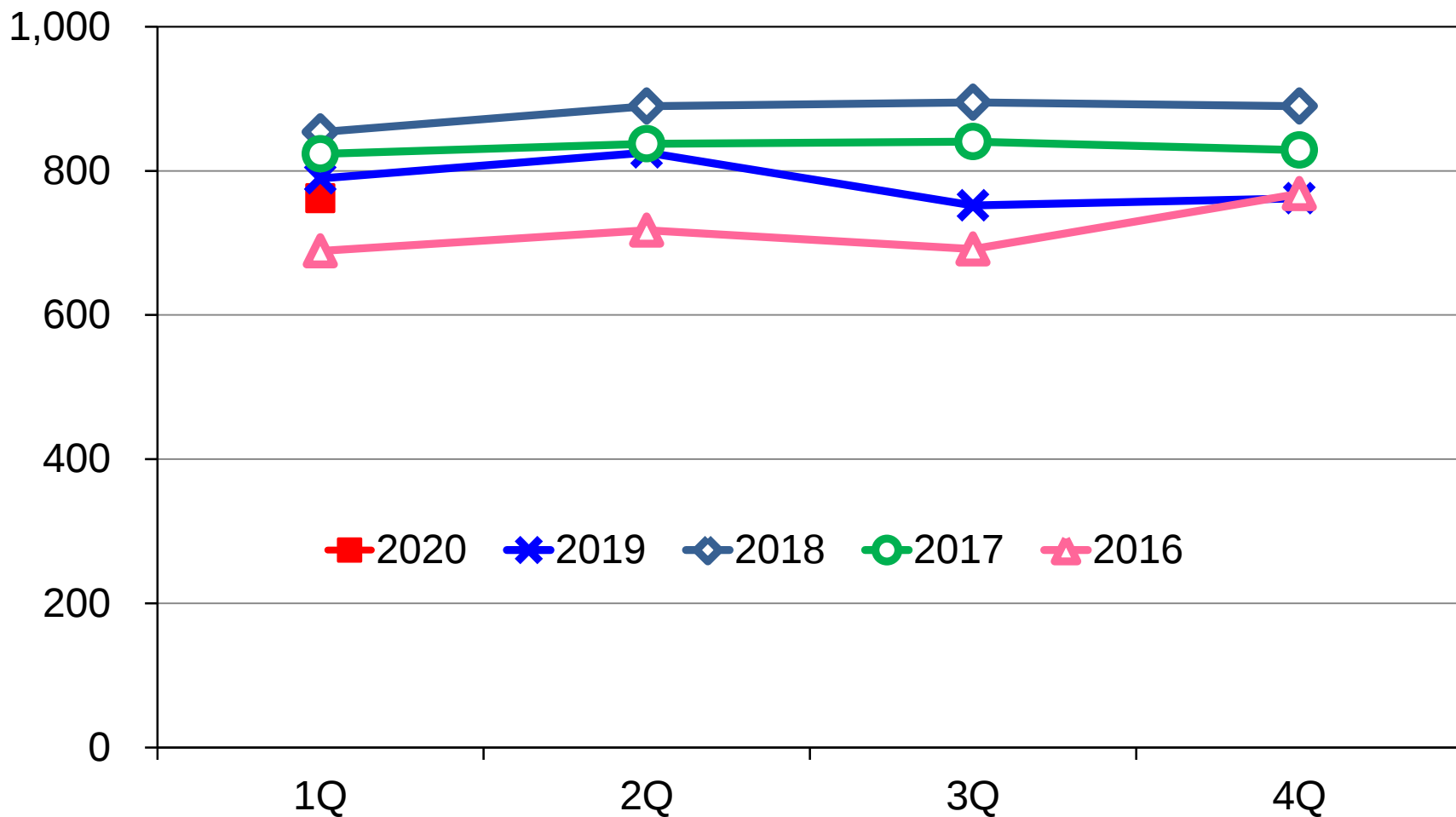
- 數量 →預期12吋及8吋矽晶圓皆持續穩定復甦。
→遠端辦公的普及，促使個人電腦、平板及數據中心的需求增加，
但新冠肺炎已影響了全球的供應鏈。
- 價格 →長期合約價格保持穩固，而現貨價格則相對穩定。

■展望

- 因更廣泛使用居家辦公、遠距教學、線上購物，促使個人電腦、平板及數據中心的需求增加，預期矽晶圓需求將有相對強勁的成長。但是因新冠肺炎的影響，個人消費及工業需求已急遽下滑，在復甦前景不確定下，仍需審慎因應。
- 一旦新冠肺炎疫情消失，將可預見強勁需求，除了先前預期5G及遠端辦公的普及，消費性和工業需求也將恢復。

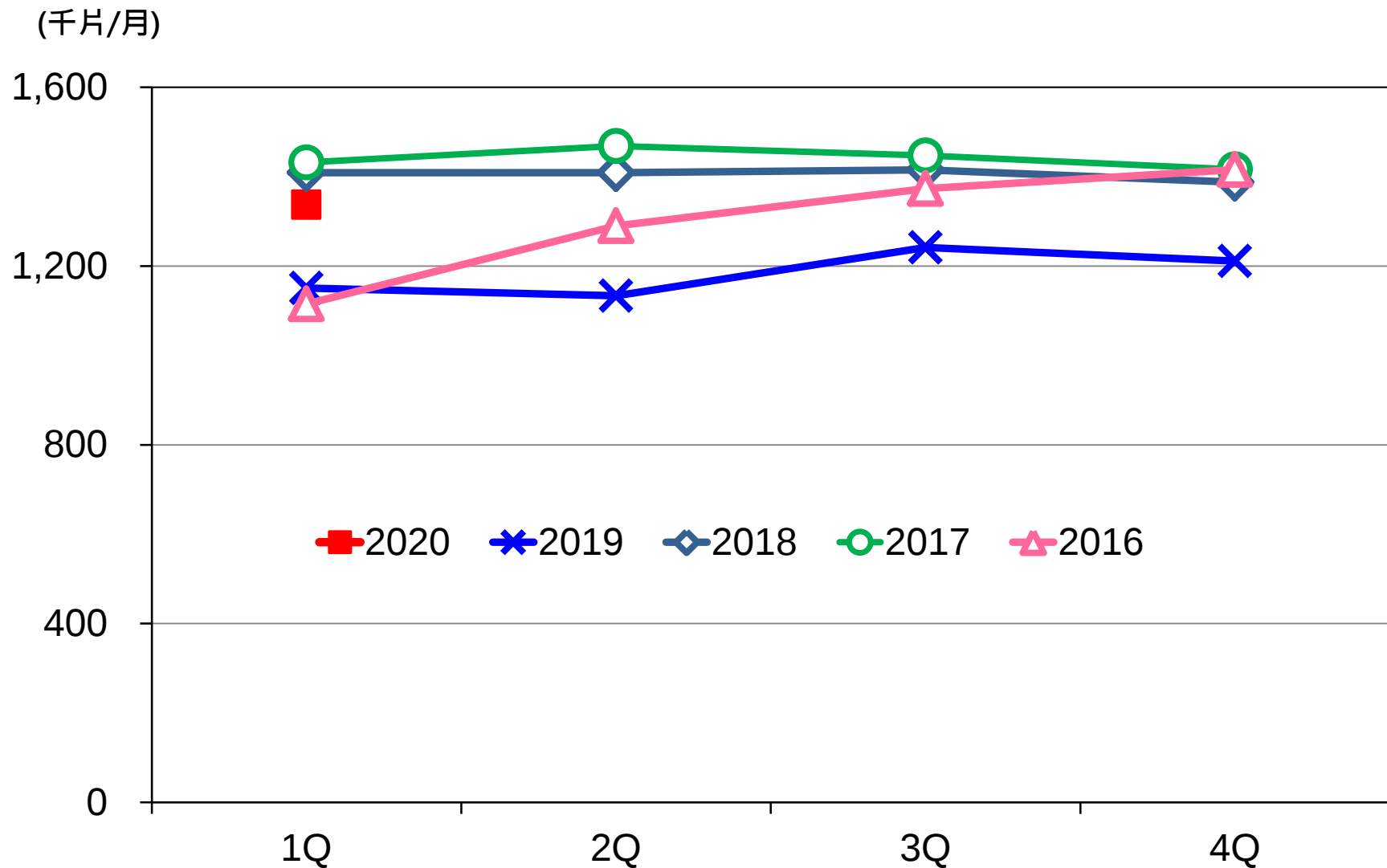
2-2 台灣8吋矽晶圓趨勢

(千片/月)



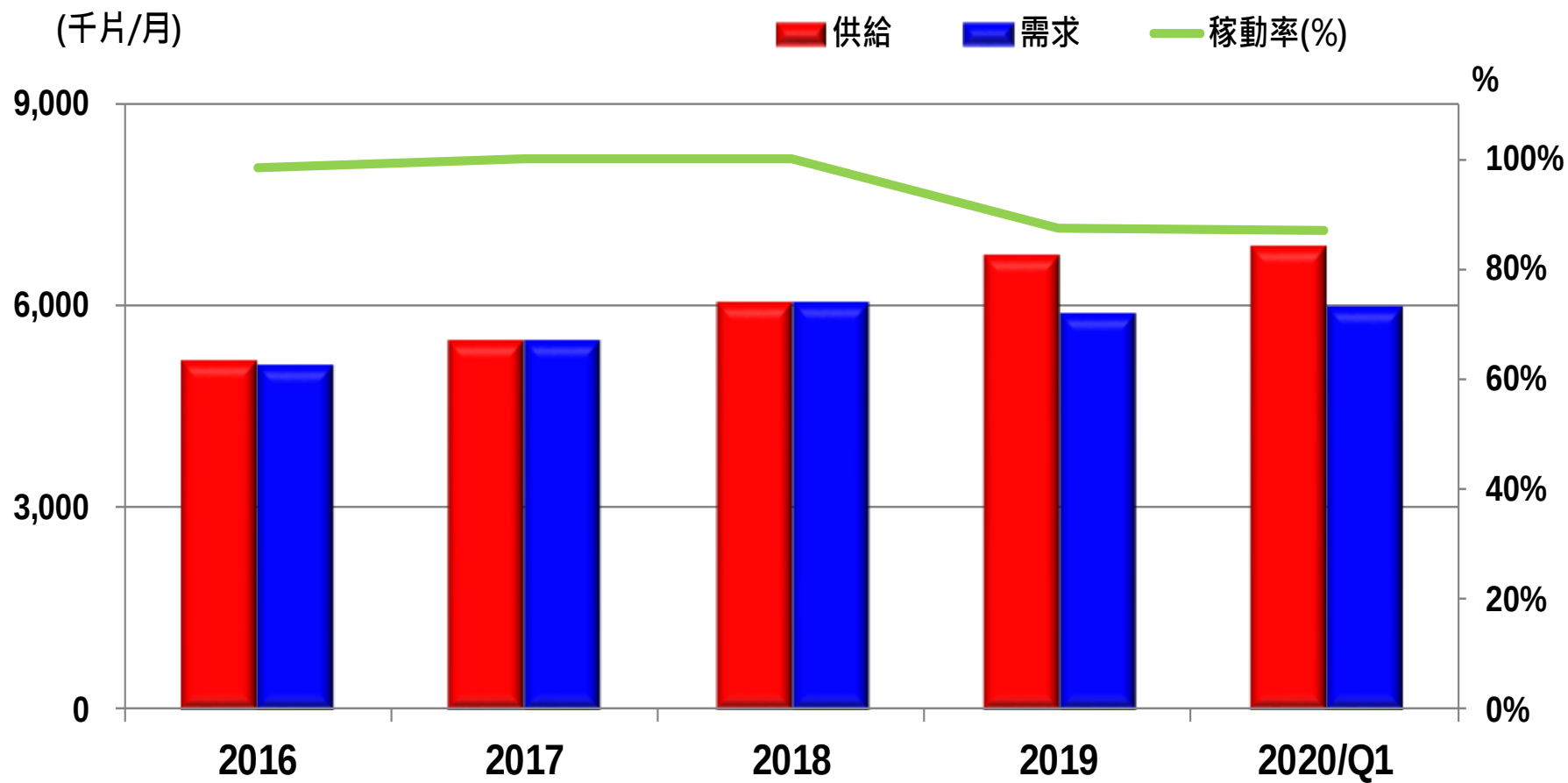
(出處：FST推估)

2-3 台灣12吋矽晶圓趨勢



(出處：FST推估)

2-4 全球12吋矽晶圓的供給與需求



(出處：FST 推估)



Thank you

Have a nice day